(54) VAPOR PHASE GROWTH DEVICE

(43) 27.3.1989 (19) JP (11) 1-81311 (A)

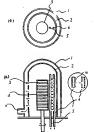
(21) Appl. No. 62-240015 (22) 24.9.1987

(71) NEC CORP (72) MASAO MIKAMI

(51) Int. Cl'. H01L21/205//H01L21/31

PURPOSE: To made a film thickness formed on the surface of a wafer uniform by mutually facing plural pores for releasing gas drilled in two nozzle pipes respectively.

CONSTITUTION: A reaction tube is composed of duplex pipe structure of an outer pipe 1 and ar inner pipe 2. Plural wafers are set and spaced in order that their surface is almost horizontal to a wafer boat 4. A nozzle pipe 5 havin, many pores 16 on its side are set at the position closer to wafers 3 than another nozzle pipe 6 having pores 16 on its side, the nozzle pipes 5, 6 are arranged on the center line of the reaction pipe, the pores are drilled to face to the reaction tube and gas discharged from the respective pores is set in the opposite direction and mutually collided. Therefore, since each gas flow is uniformly mixed, widened in a wide range and flowed in between the wafers, growing films between and in wafers can be made uniform.



(a) 1: outer tube of reaction tube, 2: inner tube of reaction tube, 3: wafer, 4: wafer boat, 5: nozzle, 6: nozzle, (b) 1: outer tube, 2: inner tube, 3: wafer



-21211

ニース・カスト はなりはない はんしょう しゅう しゅう はんりゅう はんしゅ はまし はんしょ ニューニー ◎ 公開特許公報(A) 昭64-81311

HD 019L3 #21/313 6 6 7 4 4 4 6 5 5 6708 - 5 F. 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称→大気相広長装置。 までもしまるす しまおらりませて スープ・デスター ままし

質点 ニモンミスコカ の特 - 頤 | 昭62-240015

②出 類 昭62(1987) 9月24日

63条 明 者 三 上 雅 生 ^{↑↑} 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 の出「頤一人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号 の代 理 人 弁理士 内 原

也既就是一口布包的"产品产品"的"工厂"等,第一

1. 祭明の名称 気相成長装置

2. 特許請求の範囲

縦型の反応管内に複数枚の被成長基板を任意の 間隔でほぼ水平に積み重ねるように数置し、前記 被成長基板近傍にほぼ垂直に立てて設置した複数 本のノズル管を有し、該複数のノズル管が前記被 成長基板により近い位置と遠い位置とに設置され た2群のノズル管よりなる気相成長装置におい て、該2群のノズル管のうち-群のノズル管にあ けられたガス放出用の複数値の細孔と他の群のノ ズル管にあけられたガス放出用の複数個の細孔が 相互に対向していることを特徴とする気相成長装 産.

3. 発明の難細な説明 [産業上の利用分野]

本発明は、気相或長装置に関し、特に、従型の 反応管内に多数枚のウェーハを成長面をほぼ水平 にして、一定の間隔をもたせて数据する毎月度長 装置に関する。

(従来の技術)

1 to 0 to 1

従来、この種の気相成長装置は第3回(a),(b) に示すように、ウェーハ3近傍に垂直にたてられ たノズル管14。15のガス放出細孔16はいず れもウェーハ3方向を向いている。ガスはこの組 孔16より放出されてウェーハ3に到落するまで に相互に混合されて、ウェーハ3 而上で、 成 底 反 応が起るようになっている。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来の気相成長装費はノズル管14と ウェーハ3との距離が短いために、ノズル管14 の細孔16から放出されるガスが十分に混合され ずにウェーハ3の表面に到達するため、膜厚や 穫々の特性が不均一になる欠点がある。

[問題点を解決するための手段]

本発明の気相成長装置は、総型の反応管内に複

数枚の被威長基板を任意の間隔でほぼ水平に積み、 たのような構造により、ウェーハの近くに位置 重ねるように設置し、被成長基板近傍にほぼ垂直 のノズル管が被成長基板より近い位置と遠い位置 の群のノズル管にあけられたガス放出用の複数個 の細孔が相互に対向している。

このように、凝型の反応管内に任意の間隔で、これ成長膜を得ることができる。 ウェーハをほぼ水平に積み重ねて設置する方式に「表記』実施例] 宣 **垂直に立てて設置し、当該ノズル管がウェーハか** ち近い距離に位置する一群と、遠い距離に位置す る一群からなり、そして、近い群のノズル管のガ ス放出細孔からガスがウェーへとは反対方向に吐 出し遠い群のノズル管の細孔からのガスがウェー ハ方向に吐出するように、それぞれの群のノズル

管のガス放出細孔が相互に対向してあけられてい

る構造になっている。

本実施例に係るノズル管については、多数の細 孔16を側面に有するノズル管5を同様に細孔 16を有するノズル管8よりもウェーハ3に近い 位置に設置し、第1図(b)の機断面図に示すよう にノズル質5と6が反応質の中心線上に並ぶよう にして、ノズル管5と6の細孔は対向するように あけられそれぞれの細孔から吐出したガスの方向 が正反対で相互に衝突するようになっている。

なお、ガスの排気は排気ロ7を通して真空ポン プによって滅圧状態で出来るようになっている。 以下にこの気相成長装置を用いたシリコンエビ タキシェル成長実験の一例を示す。 質気炉加熱に よって、反応管内のウェーハ3を1100℃とし た。次にノズル管5より反応ガスのSiH;Cℓ; \$ 0.5 l/m, H, t 5 l/m, pH, t 0.0 5 l /mi、流し、一方、ノズル管6より、Hiを50l / 血の流量で流した。この結果、ノズル管5の細 孔から吐出したH1. SiH:Cl: pH:の混合 ガスはノズル管6の細孔から出たHgガスと正面 衝突して混合され、ウェーハ3間に均一に混合さ

したノズル管の細孔から吐出したガスとウェーハ に立てて設置した複数本のノズル管を有じ、複数。から遠ぐに位置したノズル管の細孔から叶出した ガスは相互に衝突することになりガスの混合は十 ※第国際内容 単音の音 とに設置された2群のノメル管よりなる気相成長 方に行なうことができる。また、風合後のガス流 装置において、2群のノズル管のうち一群のノズミー防胸を違い位置のノズル管からのガス就量を多く…… ル管にあけられたガス放出用の複数個の細孔と他 することによって、カェニハ成長面にほぼ平行に することができ、ウ隆芸芸間にガスを十分に挿入 (16)まることができ、成長速度を大きく保持して均質

H. 75 0 E よるもので、ウェーハ近傍に複数本のノズル管を「三草次に、本発明について、2回面を参照して説明す A 10 P. Pt. -5-1974 第1図(a),(b)はそれぞれ本祭明の一事施例の

気相成長装置の縦断面図及び横断面図であり、シ リコンエピタキシャル成長を実施するためのもの である。反応管は外管1と内管2の2重管機器に なっている。直径150mのウェーハ3はウェー ハポート4に表面がほぼ水平にたるように約5円 の間隔で50枚セットされた。

れ、拡大したガス深として供給され物一件の良い エピタキシャル成長が起った。本実施例の実験に おいて50枚すべてのウェーハに対して、ウェー へ間及びウェーハ内の膜厚分布を±3%以内に抑 えることができ、また電気抵抗分布も±3%以内 であった.

第2 関は本幕明の他の実施例の気相成長装骨の 横断面図を示したものであり、その縦断面図は第 1図(ま)と同じである。本実施例は同心円の中心 に配置されたウェーハ3に近いノズル管として、 8.9.10の3本、ウェーハより違いノズル管 と1.711.12.13の3本を異なる2本の同 心円上に配置し、細孔は8と11.9と12. 10と13がそれぞれ対向しており、ガスは吐出 後相互に衝突する。

多数本のノズル管による広い範囲でのガスの供 給と混合がなされるため、極めて均質な成膜が可 能になった。

前述した実施例と同様にシリコンエピタキシャ ル成長について実施した例を示す。ノズル管8万 1-81311 (4) 至13は

> 管8.9. /m. p1 またノズノ 200/2 た。ウェノ 気抵抗分割 .. 以上2-

ラで流量:

3 図に示し 厚分布、页 く、本発明 (発明のな 以上說明 ハを成長面 置し、ウェ 供給用の複

8, 9, 1 ガス供給用 ス放出細孔

代理

装置におい

と違い位置

が向い合っ

面を参照して説明す

.本発明の一実施例の :被断面図であり、シ :実施するためのもの 3管2の2重管視差に ウウェーハ3はウェー 平になるように約5 m

供給され均一性の良いた。本実施例の実験に 一ハに対して、ウェー 「分布を±3%以内に抑 「銀統分布も±3%以内

更解例の気相成長装置の もり、その線脈面図は第 に実施例は同心円の中心 に近いノズル管として、 ェーへより違いノズル管 の3本を異なる2本の 8 と11,9 と12, 向しており、ガスは社出

Lる広い範囲でのガスの供 5、極めて均質な成蹊が可

後にシリコンエピタキシャ た例を示す。ノズル管 8 乃

科副組64-81311(4)

至13はそれぞれ独立したマスフョーコントローラで改造が影響できるようになっている。ノズル 智 8.9。1,9のそれぞれに 5 日 C 4 0.2 4 / 血・p 日 1.0 5 4 / 血・ 日 1.2 2 / 血・ をした。 1 2 2 / 血・ p 日 1.0 5 4 / 血・ 日 1.2 2 / 血・ p 日 1.0 0 5 4 / 血・ p 1.0 2 5 4 / 血・ p 1.0 2 5 4 / 血・ p 1.0 2 5 4 / 血・ p 2 5 4 / 血・

(発頭の効果)
以上度向したよう。 本売別は多数数のつ。 一 な皮重節が出来を乗りまるまとった設 匿し、ウェーへ近極に降ば適度に設置されたガス 供給用の位数本のノズル管を有する種整単成長 装置において、ノズル管シューへから近い位置 と違い位置に配置し、それぞれのノズル電の相別、が向い合ってつけられ、放出ガスが相互に衝突す

代理人 弁理士 内 原 晉

特開昭64-81311(3)

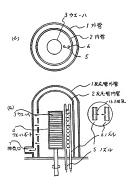
るようにしたものである。このようにすることに よって、各ガス液の配合が均一になり、かつまた ガス液が広い範囲に拡大してウェーハ間に入るよ うにすることができ、ウェーハ間で入るよ で成頃の均一枚を着しく上げる効果がある。

また、以上はジョンエビタキシャル成長を例 に説明してきたが、各種の解化版、源化膜、ポリ ショコン版、アポルカニカシリョン版などの成版 にも適用できるものであり、その応用価値はきわ めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1回(s) 社本発明の一実施例の気相底長装置 の縦断面図、第1回(s) は第1回(s) の機断面図、 第2回は本発明による他の実施例の気相成長装置 の横断面図、第3回(s) は従来の気相成長装置の 機断面図、第3回(s) は第3回(s)の機断面図であ る。

1……反応管(外管)、2……反応管(内管)、 3……ウェーハ、4……ウェーハボート、5,6,



第1回

